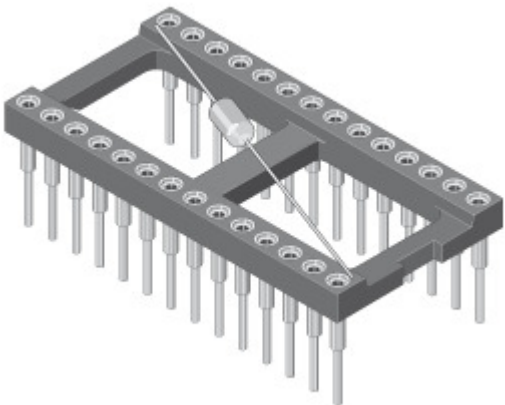
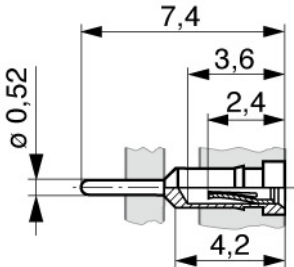




|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Raster (mm)             | 2,54                          |
| Steckbar mit (von, bis) | ø 0,40-0,56<br>□ 0,25x0,45    |
| Polzahl                 | 20                            |
| Buchse / Stift          | Buchse                        |
| Material Kontakt        | Kupferlegierung               |
| Veredelung Kontakt      | Sn                            |
| Isoliermaterial         | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC     | 3,0 A                         |
| Nennspannung            | 150 V RMS / V DC              |
| Durchschlagspannung     | 1000 V RMS für 1 Minute       |
| Betriebstemperatur      | -55°C bis +125°C              |
| Max.-Prozesstemperatur  | 260°C für 10 Sekunden         |
| Ausrichtung zu PCB      | ■ Vertikal                    |
| Kontaktreihen           | 2                             |
| Reihenabstand (Code)    | 300 mil                       |
| Isolierkörper type      | Mit Mittelsteg                |
| Kontakttyp              | Standard B                    |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Veredelung Kontaktfeder | Au                    |
| Montagekappen           | Ohne Bestückungshilfe |
| Reihenabstand (mm)      | 7,62                  |
| Material Kontaktfeder   | Beryllium Kupfer      |
| Kontaktausführung       | Gedreht               |
| Sockellayout            | ⌘ DIL (Dual-in-line)  |
| Typ                     | IC Sockel             |
| Verpackung              | Stange                |
| A                       | 25,30                 |
| B                       | 10,10                 |
| C                       | 4,10                  |

